

nome do autor

TÍTULO DO TRABalho

Patos de Minas

2020

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE MICRO-ONDAS	2
1.1	Ocupação do espectro eletromagnético	2
1.2	As frequências de micro-ondas	2
1.3	Limitações dos elementos de circuitos em micro ondas	3
1.3.1	Resistor Real	4
1.3.2	Indutor Real	5
1.3.3	Capacitor Real	6
2	RESSONADORES EM MICRO-ONDAS	8
2.1	Cavidades Ressonantes	8
2.2	Fator de mérito nas cavidades ressonantes	10
3	ANÁLISE DE REDES DE MICRO-ONDAS	13
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE MICRO-ONDAS

1.1 Ocupação do espectro eletromagnético

Espectro eletromagnético é o conjunto de todas as frequências da energia eletromagnética.

As **bandas de frequências** ou **faixas** são subdivisões de frequências do espectro. A divisão é dada, pela Comitativa Internacional de Telecomunicações (CCIR), pela relação

$$0,3 \times 10^N \leq f \leq 3 \times 10^N \quad (1.1)$$

onde

f é a frequência;

N é uma constante que caracteriza o grupo da divisão.

1.2 As frequências de micro-ondas

A **faixa de radiofrequência** (RF) apresenta limite superior de 300 MHz. Nesta faixa os sinais eletromagnéticos apresentam comprimentos de ondas muito curtos ($\lambda = 1$ m).

A **faixa de micro-ondas** apresenta limite inferior de 300 MHz e superior de 300 GHz ($\lambda = 1 \times 10^{-3}$ m), estando entre os sinais de RF e o infravermelho. Nesta faixa os sinais eletromagnéticos apresentam comprimentos de ondas ultra curtos.

Contudo, não é possível equipamento cobrirem toda esta faixa, então estes são projetados para operar em uma determinada **faixa prática**. Estão foram definidas como

Designação	Limites (GHz)
UHF	0,30 -3,00
L	1,00 -1,55
S	1,00 -3,95
G	3,95 -5,85
C	3,95 -8,20
J	5,30 -8,20
H	7,05 -10,0

X	8,20 -12,4
M	10,0 –15,0
K _U	12,4 -18,0
K	18,0 -26,5
K _U	26,5 –40,0
Q	23,0 -46,0
U	40,0 -60,0
V	40,0 -80,0
E	60,0 -90,0
W	58,0 –110
F	90,0 –140
N	80,0 –170
D	110 -170

As vantagens desta faixa são eficiência do processo de multiplexação, grande diretividade das antenas, grandes larguras de faixas, confiabilidade do sistema, fácil instalação e custos compensados.

1.3 Limitações dos elementos de circuitos em micro ondas

Para um resistor real, a tensão v é dada por

$$v = iR \quad (1.2)$$

onde

R é a resistência nominal; i é a corrente.

Para um indutor real, a tensão v é dada por

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (1.3)$$

onde

L é a indutância nominal.

O indutor ainda apresenta uma reatância indutiva X_L dada por

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad (1.4)$$

onde

ω é a frequência angular.

Para um capacitor real, a tensão v é dada por

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (1.5)$$

onde

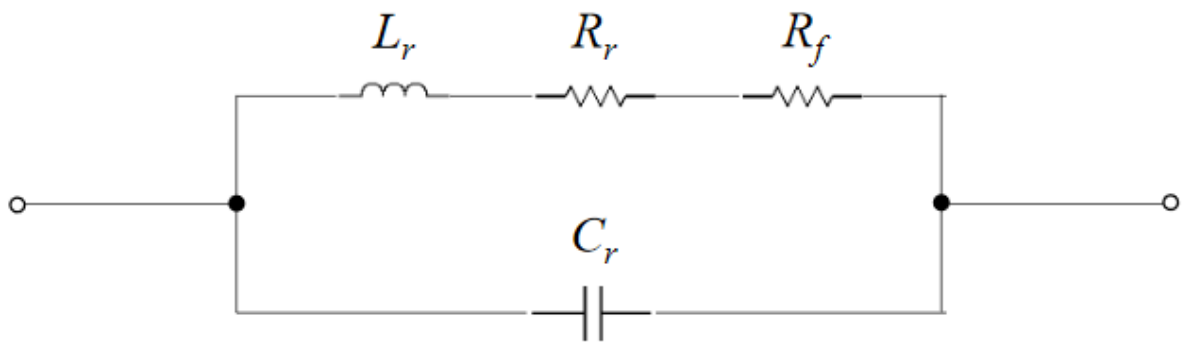
C é a capacitância nominal.

O capacitor ainda apresenta uma reatância capacitiva X_C dada por

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (1.6)$$

1.3.1 Resistor Real

Para altas frequências, um resistor real pode ser representado como



Fonte: o autor.

onde

R_r é a resistência específica;

R_f é a resistência nos terminais;

L_r é a indutância parasita dos terminais;

C_r é a capacitância decorrente dos contatos metálicos com um meio dielétrico de separação.

A **condição de ressonância** (quando a parte imaginária da impedância assume valor zero) para o resistor real ocorre quando a frequência é igual a

$$f_{0res} = \frac{\sqrt{1 - R_t^2 \left(\frac{C_r}{L_r} \right)}}{2\pi \sqrt{L_r C_r}} \quad (1.7)$$

onde

$$R_t = R_r + R_f \quad (1.8)$$

Esta relação é obtida encontrando a impedância equivalente do circuito, separando a parte imaginária, igualando-a a zero e finalmente isolando a frequência.

A impedância se torna puramente resistiva, com valor dado por

$$R_{0res} = \frac{R_t^2 + (\omega_0 L_r)^2}{R_t} = R_t (1 + Q_r^2) \quad (1.9)$$

onde

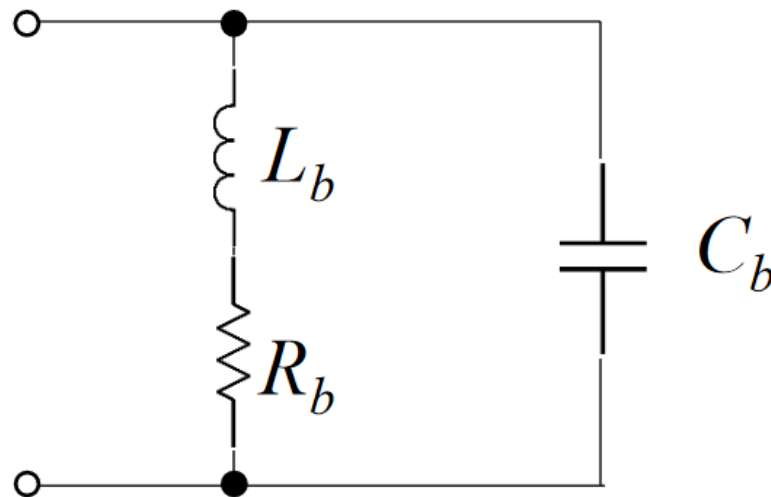
ω_0 é a frequência angular na ressonância;

Q_r é o fator de mérito do resistor na ressonância, dado por

$$Q_r = \frac{\omega_0 L_r}{R_t} \quad (1.10)$$

1.3.2 Indutor Real

Para altas frequências, um indutor real pode ser representado como



Fonte: o autor.

onde

L_b é a indutância específica;

R_b é a resistência devido à condutividade finita do material usado na construção do componente, aumentada pelo efeito pelicular e pelo efeito de aproximação das espiras;

C_b é a capacitância distribuídas entre as espiras e entre suas extremidades.

A **condição de ressonância** para o resistor real ocorre quando a frequência é igual a

$$f_{0ind} = \frac{\sqrt{1 - R_b^2 \left(\frac{C_b}{L_b} \right)}}{2\pi \sqrt{L_b C_b}} \quad (1.11)$$

Esta relação é obtida encontrando a impedância equivalente do circuito, separando a parte imaginária, igualando-a a zero e finalmente isolando a frequência.

A impedância se torna puramente resistiva na ressonância, assumindo o valor

$$R_{0ind} = \frac{R_b^2 + (\omega_0 L_b)^2}{R_b} = R_b (1 + Q_b^2) \quad (1.12)$$

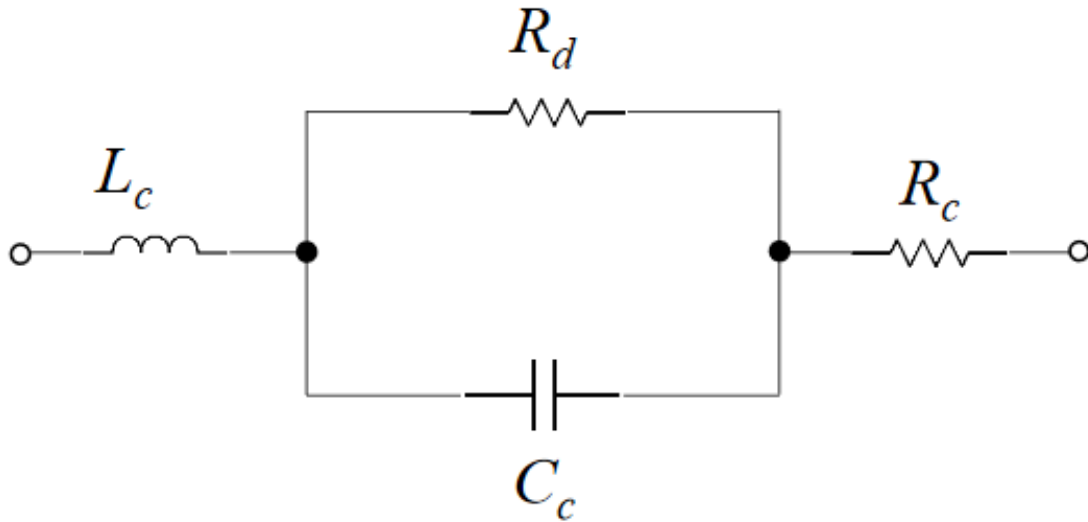
onde

Q_b é o fator de mérito do indutor na ressonância, dado por

$$Q_b = \frac{\omega_0 L_b}{R_b} \quad (1.13)$$

1.3.3 Capacitor Real

Para altas frequências, um capacitor real pode ser representado como



Fonte: o autor.

onde

C_c é a capacitância específica;

R_d é a resistência de perdas no dielétrico;

L_c é a indutância parasita associada aos terminais;

R_c é a resistência parasita associada aos terminais.

A **condição de ressonância** para o resistor real ocorre quando a frequência é igual a

$$f_{0cap} = \frac{\sqrt{1 - G_d^2 \left(\frac{L_c}{C_c} \right)}}{2\pi \sqrt{L_c C_c}} \quad (1.14)$$

onde

G_d é dado por

$$G_d = \frac{1}{R_d} \quad (1.15)$$

Esta relação é obtida encontrando a impedância equivalente do circuito, separando a parte imaginária, igualando-a a zero e finalmente isolando a frequência.

A impedância se torna puramente resistiva na ressonância, assumindo o valor

$$R_{0cap} = R_c + \frac{R_d}{1 + (\omega_0 R_d C_c)^2} = R_c (1 + Q_c^2) \quad (1.16)$$

onde

Q_c é o fator de mérito do capacitor na ressonância, dado por

$$Q_c = \frac{\omega_0 C_c}{G_d} \quad (1.17)$$

2 RESSONADORES EM MICRO-ONDAS

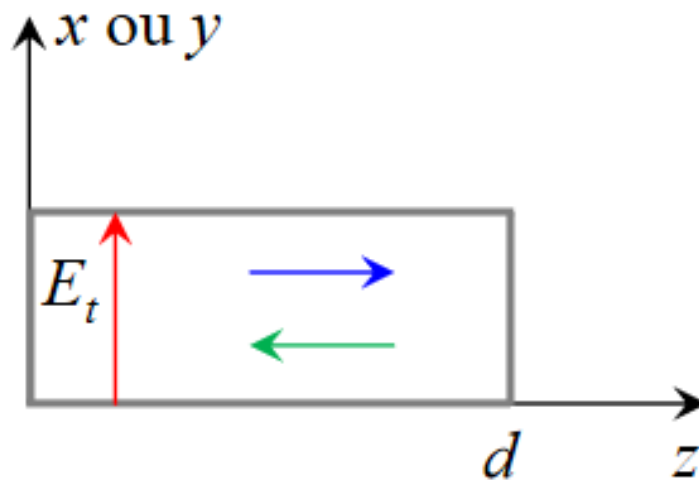
2.1 Cavidades Ressonantes

Um **ressonador** é um dispositivo que exibe ressonância, ou seja, apresenta um fenômeno em que um sistema vibratório conduz outro sistema a oscilar com a maior amplitude em frequências específicas conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema.

Circuitos ressonantes podem ser usados em filtros, osciladores, medidores de frequência e amplificadores sintonizados. Para baixas frequências, são construídos a partir de resistores, capacitores e indutores. Para as frequências de 30 MHz até 3 GHz são criados usando trechos de linhas de transmissão. Acima de 3 GHz, usa-se trechos de guias de ondas.

Uma **cavidade** é um volume envolvido por uma superfície condutora, apresentando a possibilidade de excitação de um campo eletromagnético em seu interior.

Considerando a cavidade retangular abaixo



Fonte: ver [1].

esta, opera em modo TE_{mn} , ou seja, ??, com o campo elétrico da onda concentrado no plano transversal com eixo de propagação sendo z e limitada por $z = 0$ e $z = d$.

O campo elétrico transversal é caracterizado por

$$E_t = 2A_t \sin\left(\frac{p\pi z}{d}\right) \sin(\omega t) \quad (2.1)$$

onde

A_i é a amplitude do campo incidente;

p é uma constante que indica o número de máximos de campo (semi-períodos da senoide) na direção paralela ao eixo longitudinal;

z é a posição sobre o eixo z ;

t é um instante de tempo.

Assim, o campo elétrico varia no tempo de forma senoidal no tempo e na distância longitudinal.

A frequência de ressonância de uma cavidade retangular é dado por

$$f_0 = \frac{c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{d}\right)^2}}{2\pi} \quad (2.2)$$

onde

m e n , assim como p , são os índices em modos TE e TM.

A frequência de corte de uma cavidade retangular é dado por

$$f_c = \frac{c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}{2\pi} \quad (2.3)$$

Um modo pode ser representado como TM_{mnp}/TE_{mnp} , onde os índices m , n e p assumem valores inteiros positivos e estão ligados diretamente com o período forma de onda do campo eletromagnético. O período dos componentes em função do eixo x é determinada por m , eixo y por n e eixo z por p , onde, a frequência de oscilação da onda no eixo será maior, quanto maior por o seu respectivo índice.

As dimensões de um guia (a, b e d) normalmente apresentam a relação $a > d > b$. Critérios de proporcionalidade das dimensões foram propostos para reduzir as perdas de potência em frequências próximas de f_0 , sendo elas

$$\begin{aligned} a &= \frac{3c}{4f_0} \\ b &= \frac{3c}{8f_0} \\ d &= \frac{3c}{2\sqrt{5}f_0} \end{aligned}$$

2.2 Fator de mérito nas cavidades ressonantes

O **fator de mérito** Q_0 é a razão entre a energia armazenada (U_{mx}) e dissipada (P_d).

A potência dissipada é a soma das dissipações no meio dentro da cavidade (P_m) e nas suas paredes (P_c). Então,

$$\begin{aligned}Q_0 &= \frac{\omega_0 U_{mx}}{P_d} \\Q_0 &= \frac{\omega_0 U_{mx}}{P_m + P_c} \\Q_0 &= \frac{1}{\frac{P_m}{\omega_0 U_{mx}} + \frac{P_c}{\omega_0 U_{mx}}} \\Q_0 &= \frac{1}{\frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_c}} \\Q_0 &= \frac{Q_c Q_d}{Q_c + Q_d}\end{aligned}$$

onde:

ω_0 é a frequência angular de ressonância;

Q_c é o fator de mérito para a cavidade isolada;

Q_d é o fator de mérito devido ao meio dentro da cavidade.

A energia máxima armazenada na frequência de ressonância é dada por

$$U_{mx} = \frac{\varepsilon ab d \eta^2 H_0}{8} \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2 \quad (2.4)$$

onde a impedância intrínseca do material dentro da cavidade (η) é definida como

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega_0 \mu}{\sigma_d + i\omega_0 \varepsilon}} \quad (2.5)$$

onde:

μ é ??;

σ_d é ??;

ε é a permissividade dielétrica.

O fator de mérito devido o meio dentro da cavidade, também pode ser calculado por

$$Q_d = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} = \frac{1}{\tan(\delta_d)}$$

onde:

ε' é a parte real da permissividade dielétrica ε ;

ε'' é a parte imaginária da permissividade dielétrica ε ;

δ_d é conhecido como fator ou tangente de perdas do meio.

O fator de mérito devido às perdas nas paredes apresenta cinco definições que dependem do modo eletromagnético e dos valores de m , n e p . Para os modos TE_{m0p}

$$Q_{cTE_{m0p}} = \left(\frac{\lambda_0}{\delta_c} \right) \left(\frac{abd}{2} \right) \left[\frac{\sqrt{(s^2 + r^2)^3}}{s^2 d (a + 2b) + r^2 a (d + 2b)} \right]$$

Para os modos TE_{0np}

$$Q_{cTE_{0np}} = \left(\frac{\lambda_0}{\delta_c} \right) \left(\frac{abd}{2} \right) \left[\frac{\sqrt{(q^2 + r^2)^3}}{q^2 d (b + 2a) + r^2 b (d + 2a)} \right]$$

Para os modos TE_{mnp}

$$Q_{cTE_{mnp}} = \left(\frac{\lambda_0}{\delta_c} \right) \left(\frac{abd}{4} \right) \left[\frac{(s^2 + q^2) \sqrt{(s^2 + q^2 + r^2)^3}}{ad [s^2 r^2 + (s^2 + q^2)^2] + bd [q^2 r^2 + (s^2 + q^2)^2] + abr^2 (s^2 + q^2)} \right]$$

Para os modos TM_{mn0}

$$Q_{cTM_{mn0}} = \left(\frac{\lambda_0}{\delta_c} \right) \left(\frac{abd}{2} \right) \left[\frac{\sqrt{(s^2 + q^2)^3}}{s^2 b (a + 2d) + q^2 a (b + 2d)} \right]$$

Para os modos TM_{mnp}

$$Q_{cTM_{mnp}} = \left(\frac{\lambda_0}{\delta_c} \right) \left(\frac{abd}{4} \right) \left[\frac{(s^2 + q^2) \sqrt{(s^2 + q^2 + r^2)^3}}{s^2 b (a + d) + q^2 a (b + d)} \right]$$

Os fatores comprimento de onda na ressonância (λ_0), efeito pelicular (δ_c), permeabilidade magnética no vácuo (μ_c), s , q e r são definidos como

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0}$$

$$\delta_c = \frac{1}{\pi f_0 \mu_c \sigma_c}$$

$$\mu_c = 4\pi \times 10^{-7}$$

$$s = \frac{m}{a}$$

$$q = \frac{n}{b}$$

$$r = \frac{p}{d}$$

onde:

σ_c é ??;

O fator de mérito para a cavidade isolada (Q_e) é dado por

$$Q_e = \frac{Q_0}{\xi}$$

onde ξ é o O coeficiente de acoplamento, relação entre a potência aproveitada no circuito externo e a potência dissipada na cavidade.

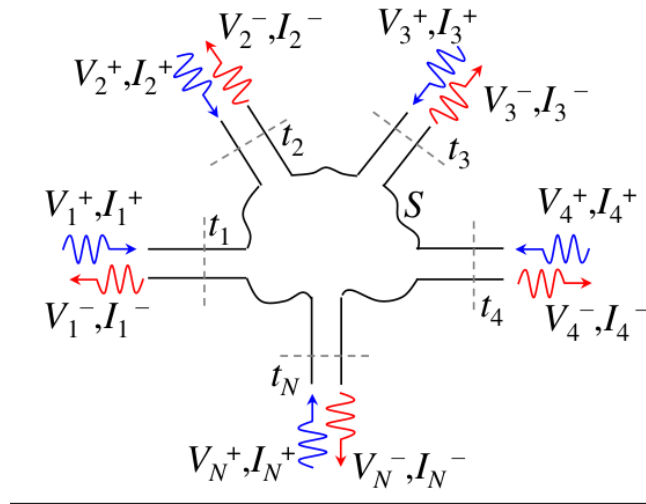
Quando $\xi = 1$ tem-se acoplamento crítico, $\xi > 1$ tem-se acoplamento sobrecrítico e para $\xi < 1$ tem-se acoplamento subcrítico

O fator de mérito com carga (Q_L), que avalia a energia eletromagnética será transferida para o circuito externo, é definida por

$$Q_L = \frac{Q_0 Q_e}{Q_0 + Q_e} = \frac{Q_0}{\xi + 1}$$

3 ANÁLISE DE REDES DE MICRO-ONDAS

A figura abaixo apresenta uma rede (ou junção) de micro-ondas de porta N arbitrária.



Fonte: ver [1].

A matriz de impedância $[Z]$ relaciona as tensões e correntes, por

$$Z_{ij} = \frac{V_i}{I_j} \Big|_{I_k=0 \text{ para } k \neq j}$$

Z_{ij} pode ser encontrado alimentando a porta j com a corrente I_j , V_1^-, I_1^- abrindo o circuito de todas as outras portas (então $I_k = 0A$ para $k \neq j$, onde k representam as outras portas) e medindo a tensão de circuito aberto na porta i .

A matriz de admitância $[Y]$ é definida como

$$[Y] = [Z]^{-1}$$

com seus termos dados por

$$Y_{ij} = \frac{I_i}{V_j} \Big|_{V_k=0 \text{ para } k \neq j}$$

Y_{ij} pode ser encontrado alimentando a porta j com a tensão V_j , medindo a corrente do circuito na porta i para todas as outras portas em curto-circuito (então $V_k = 0V$ para $k \neq j$).

Uma rede recíproca apresenta nenhum dispositivo ativo ou meio não recíproco, como ferritas ou plasmas. Neste tipo de rede, matrizes de impedância e admitância são simétricas, ou seja, $Z_{ij} = Z_{ji}$ e $Y_{ij} = Y_{ji}$, consequentemente, $[Z] = [Z]^t$ e $[Y] = [Y]^t$.

REFERÊNCIAS

- [1] RIBEIRO, J. *Engenharia De Microondas: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES*. ERICA, 2009. ISBN 9788536502090. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=D-iHPgAACAAJ>>. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 13.